

ROTATION ANGLE DETECTOR

Publication number: JP2004004114 (A)

Publication date: 2004-01-08

Inventor(s): HAGIO HIROFUMI; HAMAOKA
TAKASHI; KUBOTA TAKAMITSU;
KONO YOSHIYUKI; KONDO
TOMOKAZU

Applicant(s): DENSO CORP

Classification:

- international: **G01B7/30; G01B7/00; G01D5/20;
G01B7/30; G01B7/00; G01D5/12;
(IPC1-7): G01B7/30; G01D5/20**

- European:

Application number: JP20030273606 20030711

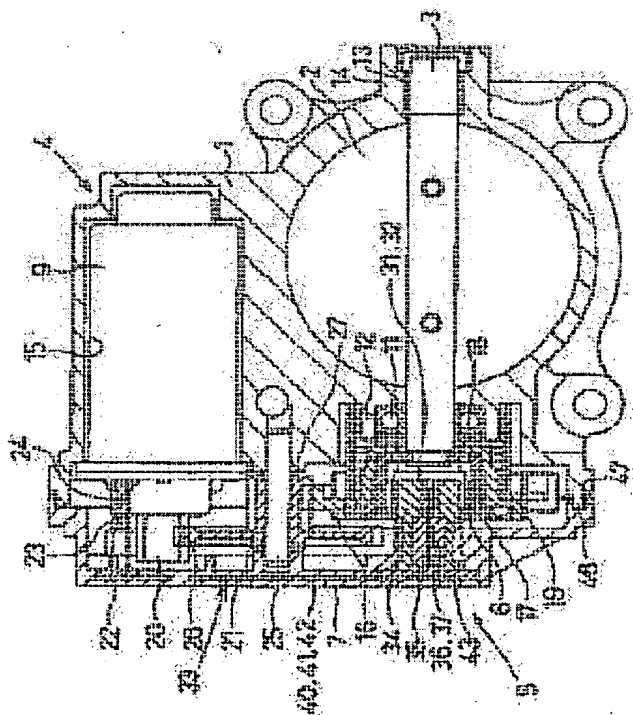
Priority number(s): JP20030273606 20030711;
JP19990311126 19991101;
JP20000022529 20000131

Also published as:

JP3843969 (B2)

Abstract of JP 2004004114 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a suction controller for internal combustion engine provided with a rotation angle detector with improved detection accuracy for opening of a throttle valve 2 by preventing a positional deviation of a permanent magnet 6 from Hall ICs 31 and 32.



(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-4114

(P2004-4114A)

(43) 公開日 平成16年1月8日(2004.1.8)

(51) Int. Cl. 7

F 1

テーマコード (参考)

G 0 1 B 7/30

G 0 1 B 7/30

1 O 1 A

2 F 0 6 3

G 0 1 D 5/20

G 0 1 D 5/20

D

2 F 0 7 7

審査請求 有 請求項の数 2 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号 特願2003-273606 (P2003-273606)
 (22) 出願日 平成15年7月11日(2003.7.11)
 (62) 分割の表示 特願2000-147238 (P2000-147238)
 の分割
 原出願日 平成12年5月19日(2000.5.19)
 (31) 優先権主張番号 特願平11-311126
 (32) 優先日 平成11年11月1日(1999.11.1)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)
 (31) 優先権主張番号 特願2000-22529 (P2000-22529)
 (32) 優先日 平成12年1月31日(2000.1.31)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

(71) 出願人 000004260
 株式会社デンソー
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
 (74) 代理人 100096998
 弁理士 碓氷 裕彦
 (74) 代理人 100118197
 弁理士 加藤 大登
 (74) 代理人 100123191
 弁理士 伊藤 高順
 (72) 発明者 萩尾 弘文
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
 社デンソー内
 (72) 発明者 濱岡 孝
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
 社デンソー内

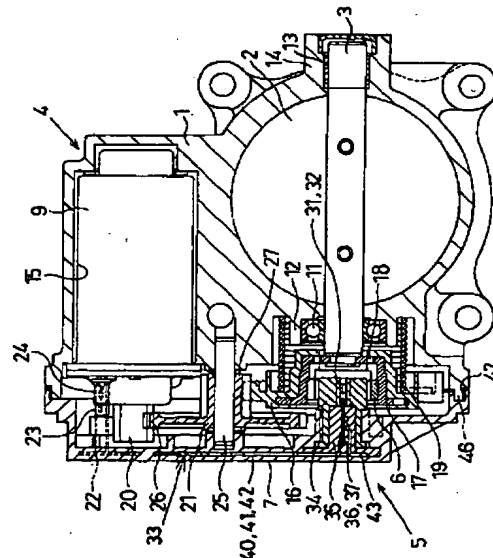
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 回転角検出装置

(57) 【要約】

【課題】 永久磁石6とホールIC31、32との位置関係のズレを防止して、スロットル弁2の開度の検出精度を向上することのできる回転角検出装置5を備えた内燃機関用吸気制御装置を提供する。

【解決手段】 スロットル弁2の開度を検出する非接触式のホールIC31、32と、このホールIC31、32への磁束を集中させるステータコア34と、ホールIC31、32と外部のECUとを接続するためのリードフレーム33とを樹脂一体成形により、センサカバー7に一体化することにより、軽量で安価な樹脂成形品(センサカバー)7におけるホールIC31、32、ステータコア34およびリードフレーム33等の各構成要件の配置位置を高精度に確保できる。これにより、スロットル弁2のシャフト3側に配置された永久磁石6とセンサカバー7側に一体化されたホールIC31、32との位置関係のズレを防止できる。



【選択図】

図 2

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

磁石を有し、被検出物の回転に伴って回転するロータコアと、このロータコアの磁石の磁力を受けて前記被検出物の回転角度を検出する複数の磁気検出素子と、この磁気検出素子の出力を外部に取り出すための外部接続端子とを備えた非接触式の回転角度検出装置であって、

前記複数の磁気検出素子は、並列に 180 度逆方向で配置されていることを特徴とする回転角度検出装置。

【請求項 2】

磁石を有し、被検出物の回転に伴って回転するロータコアと、このロータコアの磁石の磁力を受けて前記被検出物の回転角度を検出する複数の磁気検出素子と、この磁気検出素子の出力を外部に取り出すための外部接続端子とを備えた非接触式の回転角度検出装置であって、

前記複数の磁気検出素子は、直列に同方向で配置されていることを特徴とする回転角度検出装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、被検出物の回転角度を検出する非接触式の磁気検出素子をロータコアに設けられた磁石に対向して配置した回転角度検出装置に関するもので、例えば自動車の回転弁の回転角度を検出するホール素子、ホール IC 等の非接触式の磁気検出素子を備えた回転角度検出装置に係わる。

【背景技術】

【0002】

従来より、スロットル弁等の回転弁の回転角度を検出するスロットルポジションセンサとしては、特開昭 62-182449 号公報および特開平 2-130403 号公報に開示された構造のものがある。まず、特開昭 62-182449 号公報で開示されたスロットルポジションセンサは、スロットル弁のシャフトの先端に可変抵抗体部を有する絶縁基板が固定されてスロットル弁のシャフトの回転に伴ってシャフトと一体的に回転し、センサケース側に固定された固定端子と接触することによって、外部へ出力するものである（第 1 従来例）。

【0003】

また、特開平 2-130403 号公報で開示されたスロットルポジションセンサは、スロットル弁のシャフトの先端に磁界発生源である永久磁石とヨークを保持部材を介して固定してスロットル弁のシャフトと一体的に回転するように構成され、スロットル弁のシャフトの回転角度を検出するホール素子と信号処理回路部は基板に配置され、リードフレームを介してコネクタに接続され、外部へ出力するものである（第 2 従来例）。

【特許文献 1】特開昭 62-182449 号公報

【特許文献 2】特開平 2-130403 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところが、第 1 従来例のスロットルポジションセンサのセンサケース側には、樹脂一体成形等で配設された入出力用のコネクタピンと樹脂成形後に何らかの機械的手段で固定された固定端子とが設けられているが、上記の絶縁基板との組み付けに関し、センサケース側に特別な工夫を施した構成を有していない。これにより、センサケース側の固定端子とスロットル弁のシャフトと一体的に回転する絶縁基板との位置関係がズレ易く、スロットル弁の開度の検出精度が低下するという問題があった。

【0005】

一方、第 2 従来例のスロットルポジションセンサにおいて、基板、リードフレーム、コ

10

20

30

40

50

ネクタ等の電気部品は樹脂による一体成形でモジュール化され、スロットルボディにねじ固定される。このとき、スロットルボディ側にはモジュールの収容部の取り付け精度を上げるための機械加工が成されている。このような組み付けでは、スロットル弁のシャフトのスラストガタの影響が残るという問題や、種々の部品組み付けに先立つ加工の精度や加工工数が必要となるという問題がある。

【0006】

ここで、ホール素子等の磁気検出素子と永久磁石を用いて被検出物の回転角度を検出する回転角度検出装置が知られている。この回転角度検出装置の構成部品であるステータコアについて、磁気回路の効率アップを図る上で、ステータコア間を磁氣的に遮断し、且つ一定幅の磁気検出ギャップを規制するために、ステータコアが2分割されてステータコア間を樹脂製のスペーサにより固定するか、あるいは樹脂のインサート成形により固定する方法がとられている。

【0007】

また、ステータコアと他の部品との結合（固定）を行うためには、磁気回路上不要となる部分についても、磁性材料（磁気回路部と同一材料）にて形成することが必要となる。これらのステータコアの構造では、部品点数が増えコストアップにつながる上、磁気回路上重要となる複数のステータコア間やロータコアとの位置精度（エアギャップ等）を高精度に確保することが困難となると共に、磁気回路の効率を低下させる原因となるという問題がある。

【0008】

本発明の目的は、磁気検出素子および外部接続端子の組み付けを簡単にすることのできる回転角度検出装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

請求項1および請求項2に記載の発明によれば、磁石の磁力を受けて被検出物の回転角度を検出する複数の磁気検出素子を、並列に180度逆方向で配置するか、あるいは直列に同方向で配置することにより、外部接続端子を含めた磁気検出素子の組み付けが簡単になる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

〔第一実施例の構成〕

発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。図1ないし図7は本発明の第1実施例を示したもので、図1は回転角度検出装置の主要構成を示した図で、図2は内燃機関用吸気制御装置を示した図で、図3および図4はセンサカバーを示した図である。

【0011】

本実施例の内燃機関用吸気制御装置は、内燃機関（エンジン）への吸気通路を形成するスロットルボディ（本発明のハウジングに相当する）1と、このスロットルボディ1内に回転自在に支持されたスロットル弁（スロットルバルブ）2と、このスロットル弁2のシャフト部であるスロットルバルブシャフト（以下シャフトと略す）3と、シャフト3を回転駆動するアクチュエータ4と、このアクチュエータ4を電子制御するエンジン制御装置（以下ECUと呼ぶ）とを備えている。

【0012】

そして、内燃機関用吸気制御装置は、自動車のアクセルペダル（図示せず）の踏み加減に基づいてエンジンに流入する吸入空気量を制御することによってエンジンの回転速度をコントロールするものである。なお、ECUには、アクセルペダルの踏み加減を電気信号（アクセル開度信号）に変換し、ECUへどれだけアクセルペダルが踏み込まれているかを出力するアクセル開度センサが接続されている。また、内燃機関用吸気制御装置は、スロットル弁2の開度を電気信号（スロットル開度信号）に変換し、ECUへどれだけスロットル弁2が開いているかを出力する回転角度検出装置5を備えている。

【0013】

スロットルボディ1は、アルミニウムダイカスト製でスロットル弁2を収容保持する装置本体ハウジングである。そして、スロットルボディ1は、エンジンのインテークマニホールドにボルト等の締結具を用いて固定されている。このスロットルボディ1には、シャフト3の一端部をボールベアリング（ころがり玉軸受：本発明の軸受部に相当する）11を介して回転自在に支持するベアリングホルダ12と、シャフト3の他端部をスラストベアリング（フレーンメタル軸受：本発明の軸受部に相当する）13を介して回転自在に支持するベアリングホルダ14と、モータ9を収容するモータ収容部15とを有している。

【0014】

スロットル弁2は、本発明の被検出物（回転体）に相当するもので、エンジンに吸入される空気量をコントロールするバタフライ形の回転弁で、シャフト3の外周にねじ等の締結具を用いて固定されている。本実施例のスロットル弁2は、略円板形状に形成されている。

【0015】

シャフト3は、被検出物（回転体）のシャフト部に相当するものである。このシャフト3の一端部には、樹脂ギヤ16をインサート成形したロータコア17がかしめ等の手段を用いて固定されている。そして、ロータコア17の外周には、スロットル弁2およびそのシャフト3をエンジンがアイドル回転速度の時の初期位置に戻すためのコイル状のリターンスプリング19が装着されている。

【0016】

アクチュエータ4は、ECUにより電子制御されるモータ9と、このモータ9の出力軸の外周に固定されたビニオンギヤ20と、このビニオンギヤ20と噛み合って回転する中間減速ギヤ21と、この中間減速ギヤ21と噛み合って回転する前述した樹脂ギヤ16とを有し、スロットル弁2およびそのシャフト3を回転駆動する被検出物駆動手段である。

【0017】

モータ9は、センサカバー7内に埋設されて位置決め保持されたモータ用通電端子22、このモータ用通電端子22に一体的に接続されて、センサカバー7内よりモータ9側に突出したモータ接続端子23、およびこのモータ接続端子23に着脱自在に接続するモータ給電端子24を介して通電されて作動する駆動源である。また、ビニオンギヤ20は、樹脂により一体成形され、モータ9の出力軸に着脱自在に固定されて、出力軸と一体的に回転する円筒ウォームである。

【0018】

中間減速ギヤ21は、樹脂により一体成形され、回転中心を成す固定軸25の外周に回転自在にめけられ、一端部の外周に一体的に設けられた大径ギヤ26、および他端部の外周に一体的に設けられた小径ギヤ27等から構成されている。なお、大径ギヤ26は、円筒ウォームホイールである。

【0019】

回転角度検出装置5は、所謂スロットルポジションセンサで、磁界発生源である円筒形状の永久磁石6と、樹脂成形品（センサカバー）7側に一体的に配置された2個のホールIC31、32と、これらのホールIC31、32と外部のECUとを電氣的に接続するための導電性金属薄板よりなるリードフレーム（複数のターミナル）33と、2個のホールIC31、32への磁束を集中させる鉄系の金属（磁性材料）よりなる2分割されたステータコア34とから構成されている。

【0020】

永久磁石6は、スロットル弁2およびそのシャフト3と一体的に回転する鉄系の金属（磁性材料）製のロータコア17の内周面に接着剤等を用いて固定され、あるいは樹脂と一体モールドにより固定され、回転角度検出装置5の磁気回路に磁束を与える部品である。本実施例の永久磁石6は、着磁方向が径方向（内周側がN極、外周側がS極）の半円弧形状の磁石部分と、着磁方向が径方向（内周側がS極、外周側がN極）の半円弧形状の磁石部分とから構成されている。なお、ロータコア17には、シャフト3に対してアイドルリ

10

20

30

40

50

ング位置に取り付けるための位置決め用孔18が開設されている。

【0021】

2個のホールIC31、32は、本発明の非接触式の磁気検出素子に相当するもので、永久磁石6の内周側に対向して配置され、感面にN極またはS極の磁界が発生すると、その磁界に感応して起電力（N極の磁界が発生すると+電位が生じ、S極の磁界が発生すると-電位が生じる）を発生するように設けられている。本実施例では、図5および図6に示したように、2個のホールIC31、32を並列に180度逆方向で配置している。

【0022】

リードフレーム33は、図5および図6に示したように、コネクホルダー35およびセンサカバー7内に埋設されて位置決め保持されており、導電性金属（銅板等）よりなり、信号入力（VDD）用端子40、2枚の信号出力（OUT1、OUT2）用端子41、42および接地（GND）用端子43等から構成されている。信号入力用端子40は、電源電圧（例えば5Vのバッテリー電圧）を2個のホールIC61、62にそれぞれ印加する導電板である。

【0023】

また、信号出力用端子41、42は、本発明の外部接続端子に相当するもので、2個のホールIC31、32の出力、つまりスロットル弁2の開度（スロットル開度）信号を取り出すための導電板である。なお、信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43は、各端子間の距離を所定の間隔に保つように複数の連結片44、45を有し、これらの連結片44、45は、2次成形前に切断される。なお、2個のホールIC31、32のリード線（リードワイヤ）36、37とリードフレーム33との接続部分は、PBT等の熱可塑性樹脂よりなるコネクホルダー（第1樹脂成形品：1次成形品）35により被覆されている。

【0024】

ステータコア34の中央部には、平行磁場を形成するための一定幅の磁気検出ギャップが直径方向に貫通するように形成され、具体的には、ステータコア34が一定幅の磁気検出ギャップを形成するように2分割されて磁気検出ギャップの幅がコネクホルダー35によって規制され、その磁気検出ギャップに2個のホールIC31、32が配置されている。

【0025】

そして、2分割されたステータコア34は、コネクホルダー35の外周にそれぞれめ合わされて固定されている。ステータコア34には、2個のホールIC31、32との間に例えば0.2mmのクリアランスを確保するための溝部38、およびコネクホルダー35の外周に合される合部39が設けられている。なお、コネクホルダー35は、2分割されたステータコア34間に磁気検出ギャップの幅を形成するための樹脂製のスペーサを構成する。

【0026】

センサカバー7は、図2に示したように、スロットルボディ1の開口側を閉塞すると共に、軽量で製造容易、且つ安価で、回転角度検出装置5の各端子間を電氣的に絶縁するPBT等の熱可塑性樹脂よりなる樹脂成形品（第2樹脂成形品：2次成形品）が採用されている。このセンサカバー7は、スロットルボディ1の開口側に設けられた凸状部46にめ合わされる凹状部47を有し、図示しないクリップによってスロットルボディ1と締結により組み付けられている。

【0027】

したがって、凸状部46と凹状部47とを合するようにスロットルボディ1とセンサカバー7とを組み付けることにより、センサカバー7側に配置固定された2個のホールIC31、32とスロットルボディ1に回転自在に支持されるシャフト3と一体的に回転するロータコア17の内周に配置固定された永久磁石6との位置関係のズレを解消できる。

【0028】

そして、センサカバー7の側面には、コネクタ49が一体的に設けられている。そのコ

10

20

30

40

50

ネクタ４９は、センサカバー７の側面に一体成形された絶縁樹脂製のコネクタシェル５０、リードフレーム３３の信号入力用端子４０、信号出力用端子４１、４２および接地用端子４３の先端部（コネクタピンを構成する）５１～５４、およびモータ９のモータ用通電端子２２の先端部（コネクタピンを構成する）５５、５６等から構成されている。

【００２９】

〔第１実施例の組付方法〕次に、本実施例の回転角度検出装置５の組付方法を図１ないし図７に基づいて簡単に説明する。ここで、図５は２個のホールＩＣとリードフレームを示した図で、図６は２個のホールＩＣとリードフレームとの接続部分を示した図で、図７（α）は２個のホールＩＣとリードフレームを示した図で、図７（β）は１次樹脂成形品を示した図で、図７（γ）はステータコアを示した図である。

【００３０】

導電性金属薄板をプレス成形することによって所定の形状のリードフレーム３３を形成する。そして、図５および図７（α）に示したように、２個のホールＩＣ３１、３２のリード線３６、３７と信号入力用端子４０、信号出力用端子４１、４２および接地用端子４３とを電気的に接続する。

【００３１】

そして、図７（β）に示したように、２個のホールＩＣ３１、３２のリード線３６、３７、信号入力用端子４０、信号出力用端子４１、４２および接地用端子４３よりなる電気配線部品の一部（接続部分）を、例えばＰＢＴ樹脂による一体成形（射出成形）によって一体化する（１次成形工程）。このとき、２個のホールＩＣ３１、３２は、第１樹脂成形品（コネクホルダー）３５の図示上端面より感面を露出するように突出した状態で第１樹脂成形品３５に保持されている。これにより、第１樹脂成形品３５に、２個のホールＩＣ３１、３２およびリードフレーム３３が一体化される。

【００３２】

そして、図７（γ）に示した２分割されたステータコア３４を第１樹脂成形品３５の外周にそれぞれめ合わせて固定する（組付工程）。このとき、２個のホールＩＣ３１、３２は、２分割されたステータコア３４によって囲まれるように覆われている。これにより、第１樹脂成形品３５に、ステータコア３４が固定され、２個のホールＩＣ３１、３２との間に例えば０．２ｍｍのクリアランスが確保される。

【００３３】

そして、図１に示したように、２個のホールＩＣ３１、３２のリード線３６、３７、信号入力用端子４０、信号出力用端子４１、４２および接地用端子４３、ステータコア３４、モータ用通電端子２２を、例えばＰＢＴ樹脂による一体成形（射出成形）によって一体化する（２次成形工程）。これにより、第２樹脂成形品（センサカバー）７に、２個のホールＩＣ３１、３２、リードフレーム３３、ステータコア３４およびモータ用通電端子２２が一体化（モジュール化）される。

【００３４】

〔第１実施例の作用〕

次に、本実施例の内燃機関用吸気制御装置の作用を図１および図２に基づいて簡単に説明する。

【００３５】

運転者がアクセルペダルを踏み込むと、アクセル開度センサよりアクセル開度信号がＥＣＵに入力される。そして、ＥＣＵによってスロットル弁２が所定の開度となるようにモータ９が通電されて、モータ９の出力軸が回転する。そして、出力軸が回転することによりビニオンギヤ２０が回転して中間減速ギヤ２１の大径ギヤ２６にトルクが伝達される。

【００３６】

そして、大径ギヤ２６の回転に伴って小径ギヤ２７が回転すると、小径ギヤ２７と噛み合う樹脂ギヤ１６が回転する。これにより、樹脂ギヤ１６をインサート成形したロータコア１７が回転するので、シャフト３が所定の回転角度だけ回転し、スロットルボディ１に形成されるエンジンへの吸気通路内においてスロットル弁２が所定の回転角度に保持され

10

20

30

40

50

る。

【0037】

一方、回転角度検出装置5は、ロータコア17と一体的に回転する永久磁石6の位置を2個のホールIC81、82によって検出して、信号出力用端子41、42を介してECUにスロットル開度信号を送る。このスロットル開度信号によってECUはどれだけ燃料を噴射するかを判断する。

【0038】

〔第1実施例の効果〕

以上のように、スロットル弁2へ直接組み付ける構成の回転角度検出装置5においては、2個のホールIC81、82とリードフレーム33の信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43との配置構成と樹脂成形を行う1次成形工程、その後のステータコア34の配置構成（組付工程）と、第2樹脂成形品（センサカバー）7との樹脂成形を行う2次成形工程の各成形工程で、2個のホールIC81、82に樹脂成形時や組み付け時の熱や力（成形圧等）を加えないようにすることができると共に、2個のホールIC81、82の配置位置を高精度に確保することができる。

【0039】

それによって、2個のホールIC81、82、リードフレーム33、ステータコア34、モータ用通電端子22を樹脂一体成形によって一体化してなるセンサカバー7を、スロットル弁2へ組み付けた際に、スロットル弁2のシャフト3側に固定された永久磁石6とセンサカバー7側に一体化された2個のホールIC81、82との間のギャップを容易に確保することができる。また、2個のホールIC81、82と永久磁石6との位置関係のズレを防ぐことで、スロットル弁2の開度を高精度に検出することができる。

【0040】

また、本実施例のスロットル弁2へ直接組み付ける構成の回転角度検出装置5では、図5および図6に示したように、2個のホールIC81、82を、並列に180度逆方向で配置することにより、リードフレーム33を含めた2個のホールIC81、82の組み付けが簡単になる。

【0041】

なお、一方のホールIC81に対して他方のホールIC82の出力は、エンジンのアイドルリング位置からスロットル弁2の全開方向に向けて逆方向に傾斜する出力となるが、ECU側でトリミングするか、ホールIC自体に書き込みを行ってトリミングすることにより、2個の磁気検出素子の出力信号をエンジンのアイドルリング位置からスロットル弁2の全開方向に向けて右上がりに傾斜する信号とすることができる。

【0042】

ここで、2個のホールIC81、82を使用する理由は、一方のホールICが故障しても他方のホールICによりスロットル開度を検出できるようにするためと、一方のホールICの誤作動を検出できるようにするためである。

〔第2実施例〕

【0043】

図8は本発明の第2実施例を示したもので、2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した図である。

【0044】

本実施例では、2個のホールIC81、82を、直列に同方向で配置することにより、リードフレーム33を含めた2個のホールIC81、82の組み付けが簡単になる。

〔第3実施例〕

【0045】

図9ないし図12は本発明の第3実施例を示したもので、図9は回転角度検出装置の主要構成を示した図で、図10は内燃機関用吸気制御装置を示した図で、図11は2個のホールICおよび4個のチャフコンデンサとリードフレームとの接続部分を示した図である。

10

20

30

40

50

【0046】

本実施例の内燃機関用吸気制御装置は、第1実施例と同様にして、エンジンへの吸気通路を形成するスロットルボディ1と、このスロットルボディ1内に回転自在に支持されたスロットル弁2と、このスロットル弁2のシャフト3を回転駆動するアクチュエータ4と、このアクチュエータ4を電子制御するエンジン制御装置（以下ECUと呼ぶ）とを備えている。

【0047】

回転角度検出装置5は、本発明のターミナル装置に相当するもので、磁界発生源である円筒形状の永久磁石6と、樹脂成形品（センサカバー）7側に一体的に配置された2個のホールIC61、62と、これらのホールIC61、62と外部のECUとを電氣的に接続するための導電性金属薄板よりなるリードフレーム（複数のターミナル）63と、2個のホールIC61、62への磁束を集中させる鉄系の金属（磁性材料）よりなる分割型のステータコア64とから構成されている。

【0048】

2個のホールIC61、62は、本発明の電気部品、非接触式の磁気検出素子に相当するもので、図11に示したように、永久磁石6の内周側に対向して配置されて、第1実施例のホールIC31、32と同様に作動し、それぞれ3種類のリード線61a～61c、62a～62cがリードフレーム63側に取り出されている。なお、リード線61a、62aは、2個のホールIC61、62の出力端子で、リード線61b、62bは、2個のホールIC61、62の入力端子で、リード線61c、62cは、2個のホールIC61、62の接地端子である。

【0049】

リードフレーム63は、コネクホルダー65およびセンサカバー7内に埋設されて位置決め保持されており、信号入力（VDD）用端子70、2枚の信号出力（OUT1、OUT2）用端子71、72、2枚の接地（GND）用端子73、74、および4個のチップコンデンサ75～78等から構成されている。

【0050】

このリードフレーム63は、2個のホールIC61、62のリード線61a～61c、62a～62cの先端部をスポット溶接することにより電氣的に接続している。そして、リードフレーム63の両端面には、銀（Ag）メッキが施されている。なお、銀メッキは、4個のチップコンデンサ75～78の端子部が接続する側のリードフレーム63の片端面に施されていても良く、あるいは4個のチップコンデンサ75～78の端子部が接続する部位のみの一部に施されていても良い。

【0051】

信号入力用端子70は、本発明の外部接続端子に相当するもので、導電性金属（銅板等）よりなり、電源電圧（例えば5Vのバッテリー電圧）を2個のホールIC61、62にそれぞれ印加する導電板である。また、2枚の信号出力用端子71、72は、本発明の外部接続端子に相当するもので、導電性金属（銅板等）よりなり、2個のホールIC61、62の出力信号、すなわち、スロットル弁2の開度（スロットル開度）信号を外部に取り出すための導電板である。さらに、2枚の接地用端子73、74は、導電性金属（銅板等）よりなり、2個のホールIC61、62の接地用端子（リード線）61c、62cをボデーアース部に取り出すための導電板である。

【0052】

4個のチップコンデンサ75～78は、剥き出しの状態でリードフレーム63の片端面に接着剤を用いて電氣的に接続されている。これらのチップコンデンサ75～78は、自車のAM・FMラジオやトランシーバ、パーソナル無線機等、他車や一般家庭のテレビ等に影響を与える電波ノイズ（障害電波、雑音電波）の発生を防止すると共に、安定した出力を取り出すようにするためのEMC（電磁環境悪化防止：Electro Magnetic Compatible）用コンデンサで、且つEMI（電磁波障害：Electro Magnetic Interference）対策用コンデンサ

である。

【0053】

2個のチップコンデンサ75、76は、図11に示したように、2枚の信号出力用端子71、72と2枚の接地用端子73、74との間にそれぞれ接続されている。また、2個のチップコンデンサ77、78は、図11に示したように、1枚の信号入力用端子70と2枚の接地用端子73、74との間に接続されている。

【0054】

そして、各チップコンデンサ75～78の両端子部の表面は、例えば銀（A9）-鉛（Pd）合金にて表面処理されている。そして、各チップコンデンサ75～78の両端子部と信号入力用端子70、信号出力用端子71、72および接地用端子73、74とは、例

10

【0055】

なお、2個のホールIC61、62のリード線61a～61c、62a～62cと信号入力用端子70、2枚の信号出力用端子71、72、2枚の接地用端子73、74との接続部分、および4個のチップコンデンサ75～78の端子部とそれらの端子との接続部分は、紫外線硬化の樹脂（例えばエポキシ系樹脂：脂低成形圧樹脂）よりなるコネクホルダー（樹脂成形品、第1樹脂成形品：1次成形品）65により被覆されている。

【0056】

2分割されたステータコア64は、第1実施例と同様にして、コネクホルダー65の外周にそれぞれめ合わされて固定されている。ステータコア64には、2個のホールIC61、62との間にクリアランスを確保するための溝部68、およびコネクホルダー65の外周に合される合部69が設けられている。

20

【0057】

〔第3実施例の組付方法〕

次に、本実施例の回転角度検出装置5の組付方法を図9ないし図12に基づいて簡単に説明する。ここで、図12（a）は2個のホールICとリードフレームを示した図で、図12（b）は1次樹脂成形品を示した図で、図12（c）はステータコアを示した図である。

【0058】

導電性金属薄板をプレス成形することによって所定の形状のリードフレーム63を形成し、リードフレーム63の両端面または片端面に銀メッキを施す。そして、図11および図12（a）に示したように、2個のホールIC61、62のリード線61a～61c、62a～62cと信号入力用端子70、信号出力用端子71、72および接地用端子73、74の先端部（図11において図示上端部）とを、例えばスポット溶接等の接合手段を用いて電氣的に接続する。

30

【0059】

そして、各チップコンデンサ75～78の両端子部を銀-鉛合金にて表面処理した後、2枚の信号出力用端子71、72と2枚の接地用端子73、74との間にそれぞれ掛け渡すように2個のチップコンデンサ75、76を、銀ペーストよりなる接着剤を用いて電氣的に接続する。また、1枚の信号入力用端子70と2枚の接地用端子73、74との間にそれぞれ掛け渡すように2個のチップコンデンサ77、78を、銀ペーストよりなる接着剤を用いて電氣的に接続する。これにより、各チップコンデンサ75～78をリードフレーム63に剥き出しで接合することができる。

40

【0060】

そして、図12（b）に示したように、2個のホールIC61、62のリード線61a～61c、62a～62c、信号入力用端子70、信号出力用端子71、72、接地用端子73、74およびチップコンデンサ75～78よりなる電気配線部品の一部（接続部分）を、例えばエポキシ系樹脂による一体成形（低圧成形）によって一体化する（1次成形工程）。これにより、第1樹脂成形品65に、2個のホールIC61、62およびリードフレーム63が一体化される。

50

【0061】

そして、図12(c)に示した2分割されたステータコア64を第1樹脂成形品65の外周にそれぞれめ合わせて固定する(組付工程)。これにより、第1樹脂成形品65に、ステータコア64が固定され、2個のホールIC61、62との間に所定のクリアランスが確保される。

【0062】

そして、図9に示したように、2個のホールIC61、62のリード線61a~61c、62a~62c、信号入力用端子70、信号出力用端子71、72および接地用端子73、74、チップコンデンサ75~78、ステータコア64、モータ用通電端子22を、例えばPBT樹脂による一体成形(射出成形)によって一体化する(2次成形工程)。これにより、第2樹脂成形品(センサカバー)7に、2個のホールIC61、62、リードフレーム63、ステータコア64およびモータ用通電端子22が一体化(モジュール化)される。

10

【0063】

〔第3実施例の効果〕

以上のように、スロットル弁2へ直接組み付ける構成の回転角度検出装置5においては、2個のホールIC61、62とリードフレーム63との配置構成と射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成形を行う1次成形工程、その後のステータコア34の配置構成(組付工程)と、第2樹脂成形品(センサカバー)7との射出成形(樹脂一体成形)を行う2次成形工程の各成形工程で、2個のホールIC61、62に樹脂成形時や組み付け時の熱や力(成形圧等)を加えないようにすることができると共に、2個のホールIC61、62の配置位置を高精度に確保することができる。それによって、第1実施例と同様な効果を達成することができる。

20

【0064】

本実施例では、1次成形工程時に射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成形を行っているため、4個のチップコンデンサ75~78に高圧の成形圧を加えることなく、1次成形工程を行うことができる。これにより、4個のチップコンデンサ75~78がリードフレーム63から剥がれ出すことを防止することができる。また、本実施例では、1次成形工程時に射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成形を行っているため、2次成形工程時の射出成形に耐え得る1次成形を行うことができる。

30

【0065】

本実施例では、1次成形工程にて例えばエポキシ系樹脂による成形圧が低圧の樹脂一体成形を用いたが、比較的チップコンデンサ75~78に変形を与えないようにしてチップコンデンサ75~78の回りを保護するような樹脂成形が望ましい。また、1次成形工程が低圧成形のため、2個のホールIC61、62のリード線取出し部まをエポキシ系樹脂(コネクホルダー65)により覆うことができる。この場合には、第1実施例よりも防水性を向上することができる。

【0066】

本実施例では、リードフレーム63の両端面または片端面に銀メッキを施し、チップコンデンサ75~78の端子部を銀-鉛合金により表面処理し、銀ペーストよりなる接着剤を用いてチップコンデンサ75~78の端子部をリードフレーム63に電氣的に接続することにより、1次成形工程時に熱が加わる等して仮に接着剤、表面処理剤、銀メッキ等が酸化しても、両者の接合手段として高温の熱が加わると溶け出してしまう半田材を用いた場合と比較してチップコンデンサ75~78とリードフレーム63との接続強度や導電率が低下することはない。これにより、安定した電源電圧を2個のホールIC61、62に供給できると共に、安定した出力を2個のホールIC61、62から取り出すことができる。

40

〔第4実施例〕

【0067】

図13ないし図17は本発明の第4実施例を示したもので、図13はロータコア、永久

50

磁石、2分割されたステータコアの配置関係を示した図で、図14は回転角度検出装置の主要構成を示した図である。

【0068】

本実施例の回転角度検出装置は、スロットルボディに一体的に設けられたハウジング90と、このハウジング90の図示右端の開口部分を閉塞するためのセンサカバー（第2樹脂成形品）92と、スロットルバルブ（図示せず）等の被検出物の回転軸93の回転に伴って回転する円筒カップ形状のロータコア94と、センサカバー92側に一体的に配設された複数の磁気検出素子である2個のホールIC95と、ロータコア94と磁気回路を形成する2分割された円柱状のステータコア100と、各ホールIC95のリード線（リードワイヤ）96と外部のECU（図示せず）とを電気的に接続するための導電性金属薄板よりなるリードフレーム（外部接続端子）97とから構成されている。

10

【0069】

回転角度検出装置のハウジング90は、スロットルバルブ等の被検出物の回転軸93が軸受（ボールベアリング）98を介して回転自在に支持している。この回転軸93の先端部には、鉄系金属等の磁性材料で形成されたロータコア94がかしめ等により固定されている。このロータコア94の内周側には、ステータコア100が同軸状に配置されている。

【0070】

また、ロータコア94のうち径方向に対向する位置に形成された2個の切欠き部84には、それぞれ永久磁石99が1個ずつめ込まれて接着剤等の接合手段を用いて固定されている。2個の永久磁石99は、同じ極性の磁極をロータコア94の半円弧部分を介して磁氣的に対向させることで、2個の永久磁石99の磁界がロータコア94の内部で互いに反発し合うように配置されている。

20

【0071】

ロータコア94の内周面は、各永久磁石99の近傍部分を除いて、ステータコア100の外周面に微小なエアギャップを介して対向している。これにより、図13に矢印で示したように、各永久磁石99のN極から出た磁束がロータコア94の内部を経由してステータコア100を通過し、ロータコア94の内部を経由して各永久磁石99のS極に戻る。さらに、ロータコア94の内周側のうちの各永久磁石99の近傍部分には、各永久磁石99の両極とステータコア100との間の磁束の短絡を防止するための空隙89が形成されている。

30

【0072】

センサカバー92は、PBT等の熱可塑性樹脂よりなる樹脂成形品（第2樹脂成形品：2次成形品）が採用されて、PBT等の熱可塑性樹脂製のスペーサ（第1樹脂成形品：1次成形品）91と共に、各ホールIC95のリード線96およびリードフレーム97を保持している。なお、センサカバー92の図示上端部には、リードフレーム91の先端部と外部のECUに接続するワイヤーハーネスのコネクタを電気的に結合するためのコネクタ87が一体的に形成されている。

【0073】

次に、本実施例の2分割されたステータコア100の構造を図13ないし図17に基づいて簡単に説明する。ここで、図15は2分割されたステータコアを示した図で、図16は2分割されたステータコアの結合構造を示した図である。

40

【0074】

本実施例のステータコア100の中央部には、平行磁場を形成するための一定幅の磁気検出ギャップ81が直径方向に貫通するように形成され、具体的には、ステータコア100が一定幅の磁気検出ギャップ81を形成するように2分割されている。

【0075】

そして、2分割されたステータコア100は、略半円板形状の磁性プレート110を板厚方向に複数積層して圧入または接着により一体化された略半円柱形状の第1ステータコア部（第1積層コア部）101、略半円板形状の磁性プレート120を板厚方向に複数積

50

層して圧入または接着により一体化された略半円柱形状の第2ステータコア部(第2積層コア部)102、および第1、第2ステータコア部101、102の一端部を圧入または接着等により結合する円板形状の非磁性フレート130によって構成されている。なお、第1、第2ステータコア部101、102は、磁性フレート110、120を複数積層した積層体としているが、鉄系金属材料を鋳造成形することにより一体部品としても良い。

【0076】

ここで、各磁性フレート110、120は、本発明の磁性材料に相当するもので、鉄系金属板、珪素鋼板が使用されている。また、非磁性フレート130は、本発明の非磁性材料に相当するもので、PBT、PPS、ナイロン等の非磁性樹脂板、エポキシ系樹脂、ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム等の非磁性金属板が使用される。また、図16に示したように、磁性フレート110、120には、位置決めを行うための1個または複数個の凸部111、121と1個または複数個の凹部112、122とが設けられ、非磁性フレート130には、複数個の貫通孔131が設けられている。

【0077】

そして、非磁性フレート130の表面上に磁性フレート110、120を重ね合わせて、非磁性フレート130の貫通孔131内に1枚目の磁性フレート110、120の凸部111、121を嵌め合わせ、次に、1枚目の磁性フレート110、120の表面上に2枚目の磁性フレート110、120を重ね合わせて、1枚目の磁性フレート110、120の凹部112、122内に2枚目の磁性フレート110、120の凸部111、121を嵌め合わせる。

【0078】

この作業を順次行って、最後にパンチ等を凹部112、122に入れて加圧することによって、凸部111、121を凹部112、122に圧入して、板厚方向に複数の磁性フレート110、120を積層すると共に、これらの一端部に非磁性フレート130を結合する。これにより、各磁性フレート110、120の芯出しを行うことで、それらの間に一定幅の磁気検出ギャップ81を確保しながら非磁性フレート130に簡単に積層配置することができる。

【0079】

したがって、本実施例のロータコア94と共に磁気回路を構成するステータコア100を、磁性フレート110、120と非磁性フレート130とを組み合わせて、図17に示したように、樹脂製のセンサカバー92に樹脂製のスペーサ91を設けなくても、第1、第2ステータコア部101、102間を磁氣的に遮断でき、且つ一定幅の磁気検出ギャップ81を確保できる。これにより、2分割されたステータコア100を1部品で構成できるので、部品点数を削減でき、コストダウンを図ることができる。また、樹脂製のスペーサ91を廃止できる。つまり、第1、第2実施例のように1次成形の後に2次成形を行ってセンサカバー7を構成したものと比較して、1次成形を廃止して、センサカバー92とステータコア100の一体成形を1回の樹脂成形で実現することができる。

【0080】

また、第1、第2ステータコア部101、102の一端部を非磁性フレート130によって結合して、第1、第2ステータコア部101、102間を磁氣的に遮断することによって、第1、第2ステータコア部101、102間に一定幅の磁気検出ギャップ81を容易に確保することができる。これにより、第1、第2ステータコア部101、102間の位置精度(磁気検出ギャップ81)を高精度に確保することが非常に容易となる。また、第1、第2ステータコア部101、102の一端部を非磁性フレート130によって結合するだけで、磁気検出ギャップ81の幅を一定幅に保つことができるので、磁気回路の効率アップを図ることができる。

【第5実施例】

【0081】

図18ないし図20は本発明の第5実施例を示したもので、図18は2分割されたステータコアを示した図で、図19および図20は2分割されたステータコアの結合構造を示

した図である。

【0082】

本実施例では、2分割されたステータコア100を、磁性フレート110を板厚方向に複数積層または焼結してなる第1ステータコア部101と、磁性フレート120を板厚方向に複数積層または焼結してなる第2ステータコア部102と、第1、第2ステータコア部101、102の一端部を結合する非磁性フレート130と、第1、第2ステータコア部101、102の他端部を結合する非磁性フレート（本発明の非磁性材料に相当する）140とから構成している。ここで、非磁性フレート130、140は、第1、第2ステータコア部101、102を結合することによって磁気検出ギャップ81の幅を規制している。

【0083】

また、図19に示したように、磁性フレート110、120には、積層位置の位置決めを行うための複数の貫通孔113、123が設けられ、非磁性フレート130には、複数の貫通孔113、123とそれぞれ軸線上に形成される複数の貫通孔133が設けられている。そして、非磁性フレート140には、板厚方向に複数積層された磁性フレート110、120の各貫通孔113、123および非磁性フレート130の各貫通孔133を貫通する複数の支軸部143が設けられている。あるいは、図20に示したように、非磁性フレート140に形成した各貫通孔142、板厚方向に複数積層された磁性フレート110、120の各貫通孔113、123および非磁性フレート130の各貫通孔133を貫通する複数の支軸部品（樹脂等の円柱形状の非磁性材料）170が設けられている。

【0084】

したがって、本実施例のステータコア100は、非磁性フレート140に一体成形された支軸部143、あるいは非磁性フレート140に対して別体で設けられた支軸部品170が複数の磁性フレート110、120および非磁性フレート130を貫通することによって出しを実施できる。つまり複数の磁性フレート110、120が直径方向および周方向に位置決め固定される。

〔第6実施例〕

【0085】

図21は本発明の第6実施例を示したもので、2分割されたステータコアを示した図である。

【0086】

2分割されたステータコア100は、両端部が非磁性フレート130、140で結合された第1、第2ステータコア部101、102によって構成されている。そして、本実施例では、第1、第2ステータコア部101、102を、ロータコア94と共に磁気回路を構成する部分を各3枚の磁性フレート110、120で形成し、他の部分を4枚の非磁性フレート150と1枚の非磁性フレート160で形成して磁気回路の効率を向上している。

【0087】

なお、本実施例では、略円環板形状の非磁性フレート150よりも略円環板形状の非磁性フレート160の方が直径が小さくなるように形成されている。また、非磁性フレート130、150、160の中央部には、貫通孔136、156、166が形成されている。これらの貫通孔136、156、166は、第1、第2ステータコア部101、102間に配設される2個のホールIC95のリード線96を外部に取り出すための取出し孔である。

【0088】

〔変形例〕

本実施例では、非接触式の磁気検出素子としてホールIC31、32、61、62、95を使用した例を説明したが、非接触式の磁気検出素子としてホール素子または磁気抵抗素子等を使用しても良い。また、電気部品としてホールIC61、62等の磁気検出素子の他に、感温素子等の他の検出素子、モータ、発光体、発電体を用いても良い。

【0089】

本実施例では、樹脂成形品、第2樹脂成形品としてセンサカバー7を使用した例を説明したが、樹脂成形品、第2樹脂成形品として絶縁基板を使用しても良い。この場合には、磁気検出素子とターミナルとステータコアを第2樹脂成形品（絶縁基板）によって一体化してなるセンサユニットが形成される。

【0090】

本実施例では、本発明の回転角度検出装置を、スロットル弁2およびそのシャフト3の回転角度を検出するスロットルポジションセンサに適用した例を説明したが、本発明の回転角度検出装置を、車両用空調装置のエアミックスドアおよびそのシャフトの回転角度（開度）を検出するポテンショメータに適用しても良い。

10

【0091】

本実施例では、本発明をアクチュエータ4によりスロットル弁2およびそのシャフト3を回転駆動するようにした内燃機関用吸気制御装置に適用した例を説明したが、本発明をアクセルペダルの踏み込み量をワイヤーケーブルやアクセルレバーを介して機械的にスロットル弁2およびそのシャフト3に伝え、スロットル弁2およびそのシャフト3を作動させるようにした内燃機関用吸気制御装置に適用しても良い。

【0092】

第1実施例では、磁界発生源として円筒形状の永久磁石6を採用した例を説明したが、磁界発生源として分割型の永久磁石を採用しても良い。また、第4実施例では、磁界発生源として2個の永久磁石99を採用した例を説明したが、磁界発生源として円筒形状の永久磁石を採用しても良い。なお、第3実施例において、チップコンデンサ77、78のいずれか一方のコンデンサの静電容量を、2個のチップコンデンサ75、76の静電容量をAとした場合に2Aとすれば、チップコンデンサ77、78のいずれか一方を廃止できる。

20

【0093】

第3実施例では、リードフレーム63とチップコンデンサ75～78の接合手段として、銀（A9）ペーストよりなる接着剤を使用した接着方法を用いたが、リードフレーム63とチップコンデンサ75～78の接合手段として、半田付けまたはろう付け等の接合方法を用いても良い。ろう材としては、銀ろう（銀-銅-亜鉛等の合金）が望ましい。

【図面の簡単な説明】

30

【0094】

【図1】回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である（第1実施例）。

【図2】内燃機関用吸気制御装置を示した断面図である（第1実施例）。

【図3】センサカバーを示した正面図である（第1実施例）。

【図4】センサカバーを示した平面図である（第1実施例）。

【図5】2個のホールICとリードフレームを示した平面図である（第1実施例）。

【図6】2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した拡大図である（第1実施例）。

【図7】（a）は2個のホールICとリードフレームを示した側面図で、（b）は1次樹脂成形品を示した断面図で、（c）はステータコアを示した断面図である（第1実施例）。

40

【図8】2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した拡大図である（第2実施例）。

【図9】回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である（第3実施例）。

【図10】内燃機関用吸気制御装置を示した断面図である（第3実施例）。

【図11】2個のホールICおよび4個のチップコンデンサとリードフレームとの接続部分を示した拡大図である（第3実施例）。

【図12】（a）は2個のホールICとリードフレームを示した側面図で、（b）は1次樹脂成形品を示した断面図で、（c）はステータコアを示した断面図である（第3実施例）。

50

【図13】ロータコア、永久磁石、2分割されたステータコアの配置関係を示した説明図である（第4実施例）。

【図14】回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である（第4実施例）。

【図15】2分割されたステータコアを示した断面図である（第4実施例）。

【図16】2分割されたステータコアの結合構造を示した断面図である（第4実施例）。

【図17】回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である（第4実施例）。

【図18】2分割されたステータコアを示した断面図である（第5実施例）。

【図19】2分割されたステータコアの結合構造を示した断面図である（第5実施例）。

【図20】2分割されたステータコアの結合構造を示した断面図である（第5実施例）。

【図21】2分割されたステータコアを示した断面図である（第6実施例）。

10

【符号の説明】

【0095】

- 1 スロットルボディ（ハウジング）
- 2 スロットル弁（被検出物）
- 3 シャフト
- 4 アクチュエータ
- 5 回転角度検出装置（ターミナル装置）
- 6 永久磁石
- 7 センサカバー（樹脂成形品、第2樹脂成形品）
- 9 モータ
- 11 ボールベアリング（軸受部）
- 13 スラストベアリング（軸受部）
- 17 ロータコア
- 31 ホールIC（非接触式の磁気検出素子）
- 32 ホールIC（非接触式の磁気検出素子）
- 33 リードフレーム
- 34 ステータコア
- 35 コネクトホルダー（第1樹脂成形品）
- 40 信号入力用端子
- 41 信号出力用端子（外部接続端子）
- 42 信号出力用端子（外部接続端子）
- 43 接地用端子
- 61 ホールIC（電気部品、非接触式の磁気検出素子）
- 62 ホールIC（電気部品、非接触式の磁気検出素子）
- 63 リードフレーム
- 64 ステータコア
- 65 コネクトホルダー（樹脂成形品、第1樹脂成形品）
- 70 信号入力用端子（外部接続端子）
- 71 信号出力用端子（外部接続端子）
- 72 信号出力用端子（外部接続端子）
- 73 接地用端子
- 74 接地用端子
- 75 チョフコンデンサ
- 76 チョフコンデンサ
- 77 チョフコンデンサ
- 78 チョフコンデンサ
- 81 磁気検出ギャップ
- 90 ハウジング
- 91 スペーサ（第1樹脂成形品）
- 92 センサカバー（第2樹脂成形品）

20

30

40

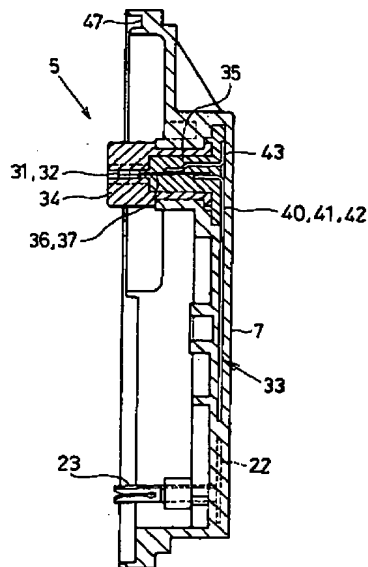
50

- 9 3 スロットル弁（被検出物）の回転軸
- 9 4 ロータコア
- 9 5 ホールＩＣ（磁気検出素子）
- 9 6 リード線（リードワイヤ）
- 9 7 リードフレーム（外部接続端子）
- 9 9 永久磁石
- 1 0 0 ステータコア
- 1 0 1 第１ステータコア部
- 1 0 2 第２ステータコア部
- 1 1 0 磁性フレート（磁性材料）
- 1 1 3 貫通孔
- 1 2 0 磁性フレート（磁性材料）
- 1 2 3 貫通孔
- 1 3 0 非磁性フレート（非磁性材料）
- 1 3 3 貫通孔
- 1 4 0 非磁性フレート（非磁性材料）
- 1 4 2 貫通孔
- 1 4 3 支軸部
- 1 5 0 非磁性フレート（非磁性材料）
- 1 6 0 非磁性フレート（非磁性材料）
- 1 7 0 支軸部品

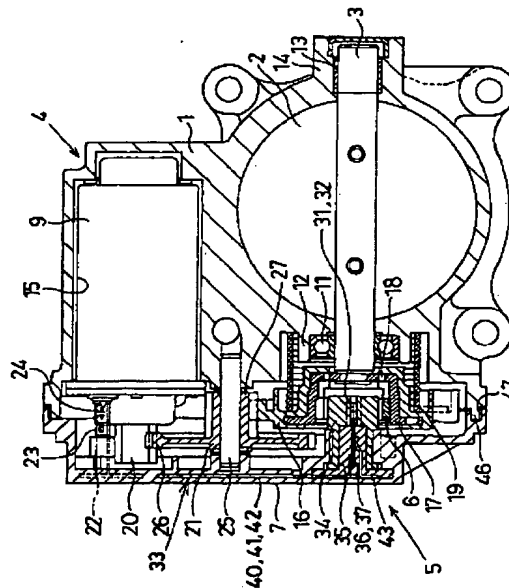
10

20

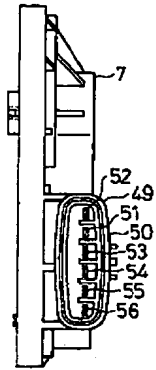
【図 1】



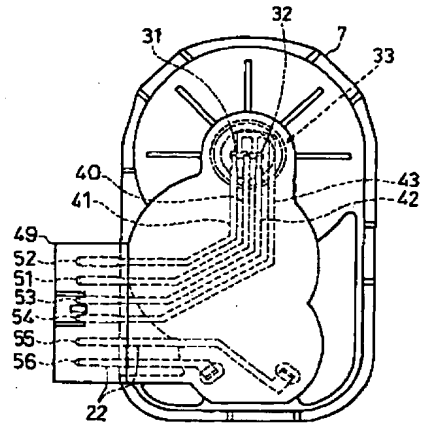
【図 2】



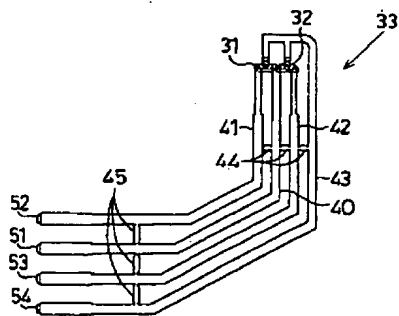
【図 3】



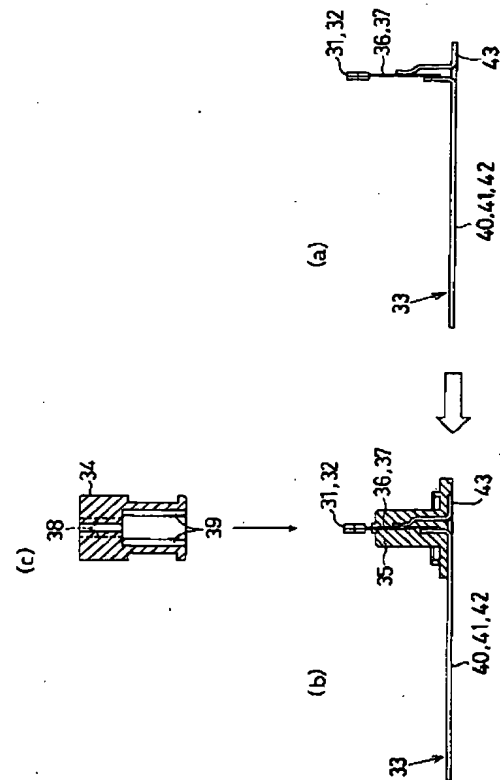
【図 4】



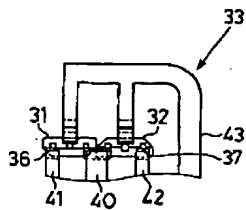
【図 5】



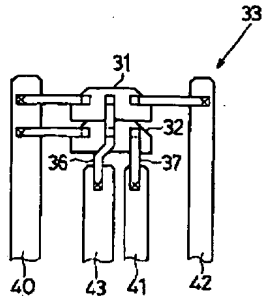
【図 7】



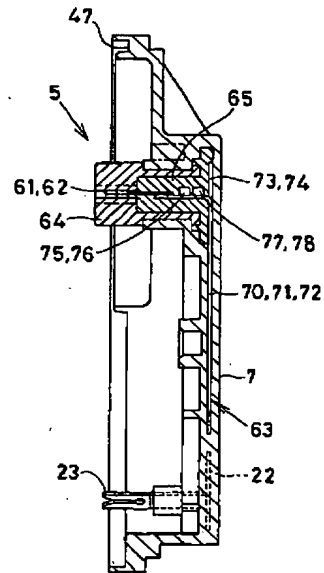
【図 6】



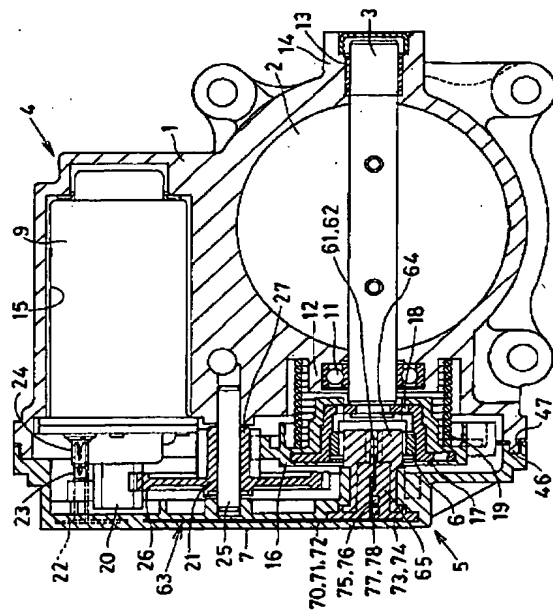
【図 8】



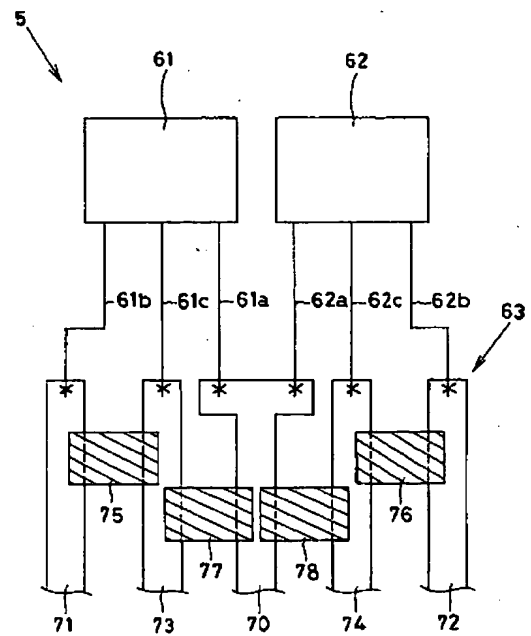
【図 9】



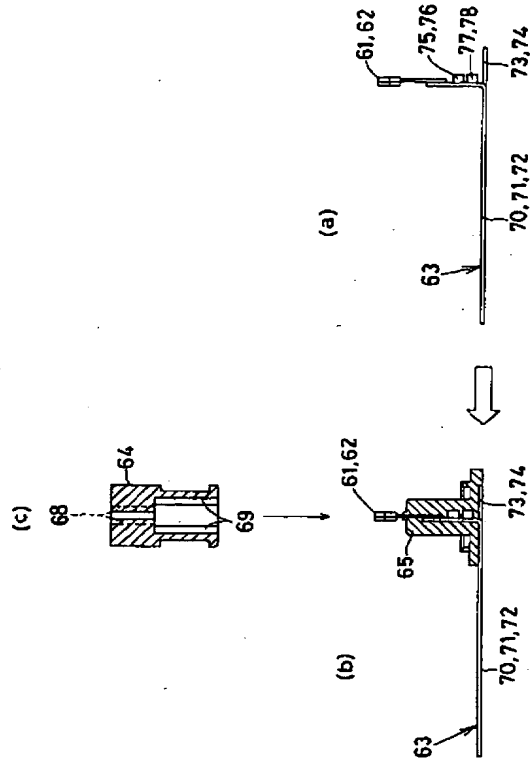
【図 10】



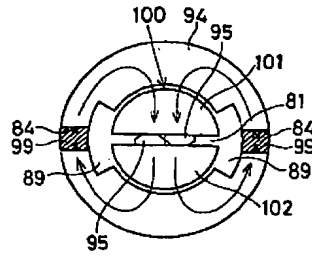
【図 11】



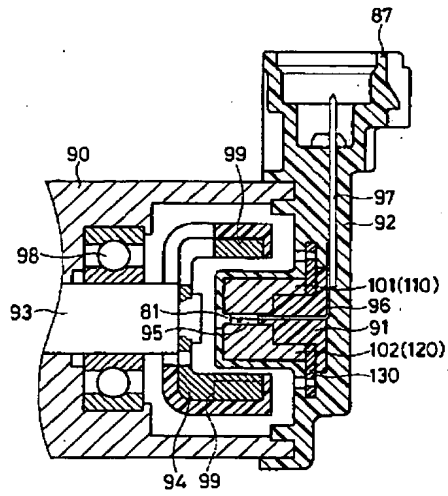
【図 12】



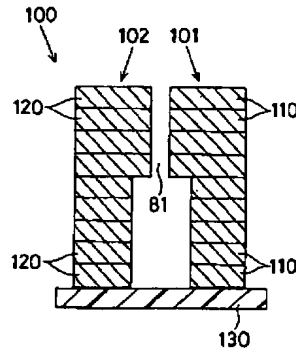
【図 13】



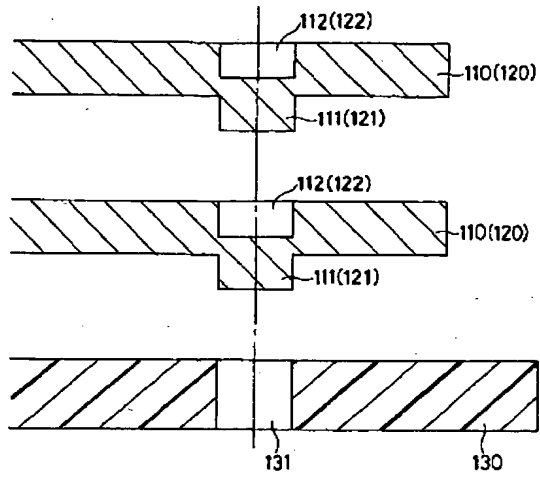
【図 14】



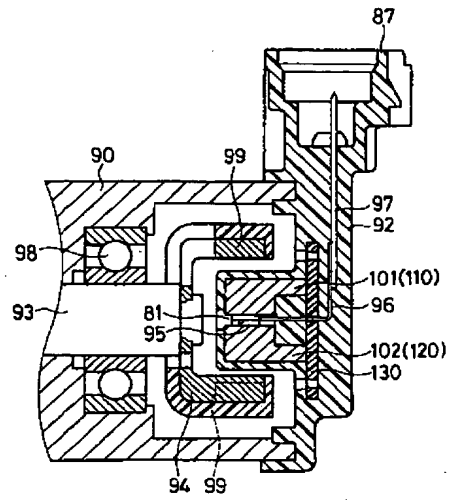
【図 15】



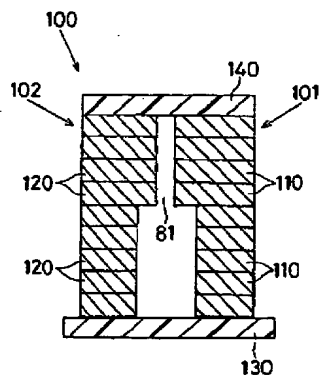
【図 16】



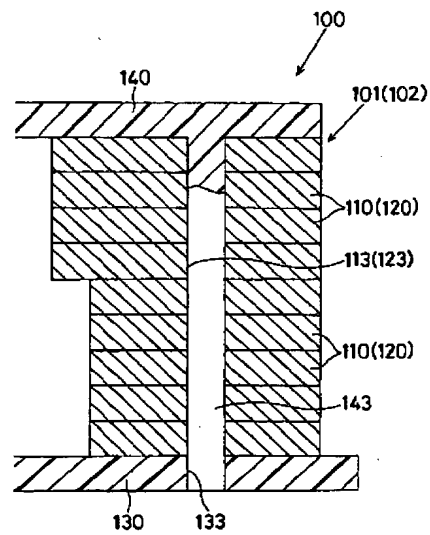
【図 17】



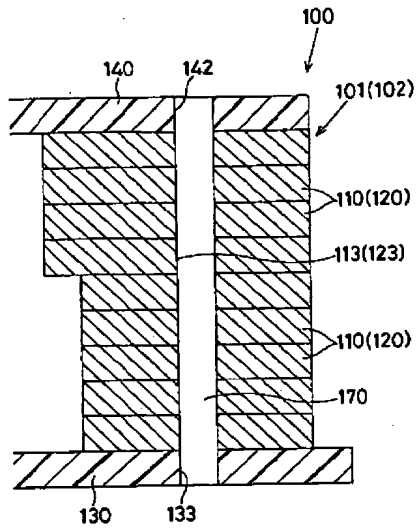
【図 18】



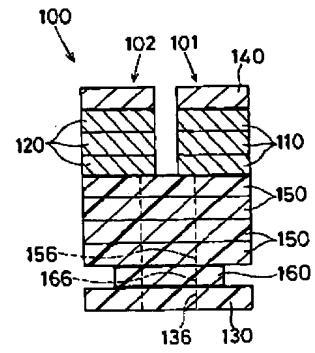
【図 19】



【 20 】



【 2 1 】



フロントページの続き

(72)発明者 久保田 貴光

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

(72)発明者 河野 禎之

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

(72)発明者 近藤 朋和

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

Fターム(参考) 2F063 AA31 BA06 DA01 DA05 DD03 EA03 GA52 ZA01

2F077 AA46 JJ01 JJ08 JJ23 UU06 VV02 VV23 WW06